



**交通のご案内**

バス	バス	バス	バス
JR	JR	JR	JR
タクシー	タクシー	タクシー	タクシー
自転車	自転車	自転車	自転車
徒歩	徒歩	徒歩	徒歩

**駐車場の案内**

会場	会場	会場	会場
会場	会場	会場	会場
会場	会場	会場	会場
会場	会場	会場	会場

# 2008マイクロウェーブワークショップ併設 マイクロウェーブ展2008

MICROWAVE EXHIBITION 2008

出展のご案内



**会期**  
2008年11月26日(水)~28日(金)

**時間**  
10:00~17:00(3日間とも)

**会場**  
パシフィコ横浜 展示ホール

<http://www.apmc-mwe.org>

主催/電子情報通信学会APMC国内委員会  
 協賛/電子情報通信学会マイクロ波研究専門委員会、IEEE MTT-S Japan Chapter、IEEE MTT-S Kansai Chapter

〈お問い合わせ・お申し込み先〉 **マイクロウェーブ展2008事務局**  
 (株)リアルコミュニケーションズ  
 E-mail:mweapmc@io.ocn.ne.jp  
<http://www.apmc-mwe.org>  
 TEL.047-309-3616 FAX.047-309-3617

主催/電子情報通信学会APMC国内委員会  
 協賛/電子情報通信学会マイクロ波研究専門委員会、IEEE MTT-S Japan Chapter、IEEE MTT-S Kansai Chapter



ごあいさつ

日頃より「マイクロウェーブ展」に格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。昨年開催されましたマイクロウェーブ展2007では、国内外合わせて515社からご出展頂き、出展小間数は235小間と過去最高を記録し、盛況裡に展示会を行うことが出来ました。

さて、今年のマイクロウェーブ展2008は、電子情報通信学会APMC国内委員会主催の2008 Microwave Workshops and Exhibition (MWE 2008)の一環として、11月26日(水)～28日(金)を会期とし、パシフィコ横浜にて開催されます。

マイクロウェーブ展2008では、ますます高速化する移動体通信、ワイヤレスアクセス・モニタリング、モバイルコンピューティング等の新しいRF・マイクロ波・ミリ波・光システム、これらの構築に必要な不可欠なデバイス、コンポーネント、計測機器、これらの設計を支援する最新の各種シミュレータ等に関する技術展示が行われます。

また会期中、マイクロ波工学に関する基礎講座や各種ワークショップ・パネルセッション、ご出展企業の皆様による新技術・新製品に関する技術セミナーが開催されます。

会場内には我が国のマイクロ波技術に関するトピックスを扱う特別企画展示、大学等の研究活動を紹介する大学展示も開設されます。

ご出展頂きます皆様におかれましては、本展示会を産・官・学の情報交換や共同事業の契機となるような場として広くご活用頂ければ幸甚に存じます。

本年も、「マイクロウェーブ展2008」が開催できますことは、ひとえに皆様のご支援、ご愛顧の賜物と厚くお礼申し上げますとともに、アジア地区最大のマイクロ波展示会であります本展に、今年もご出展頂きますようご案内申し上げます。

2008年2月

MWE 2008 展示委員会

委員長 黒木 太司(呉工業高等専門学校)



出展規程

開催要項

名称 マイクロウェーブ展2008  
 会期 2008年11月26日(水)～28日(金)  
 開催時間 10:00～17:00(3日間とも)  
 会場 パシフィコ横浜 展示ホール  
 主催 電子情報通信学会APMC国内委員会  
 協賛 電子情報通信学会マイクロ波研究専門委員会  
 IEEE MTT-S Japan Chapter  
 IEEE MTT-S Kansai Chapter  
 事務局 MWE 2008/マイクロウェーブ展2008事務局  
 (株)リアルコミュニケーションズ  
 〒270-0034 松戸市新松戸1-409 新松戸ビル3F  
 TEL. 047-309-3616 FAX. 047-309-3617  
 E-mail : mweapmc@io.ocn.ne.jp



出展料金

1小間につき **441,000円**(税込価格)(税別本体価格420,000円)  
 上記金額には、基礎工事(小間基本設備及び基礎電気設備)を含みます。詳細は次ページの基礎工事内容をご参照ください。  
 出展小間料金は、**振込手数料ご出展社負担にて、2008年7月25日までに下記銀行口座にお振り込み下さい。**

みずほ銀行 本郷支店  
 普通 1698496 口座名義 マイクロウェーブ展

- 出展申込締切日: **2008年7月10日**
- 出展申込みの取り消し  
 お申込み後、やむなく小間数変更、または出展を取消す場合には、下記のキャンセル料を承ります。

申込日～2008年7月25日まで 小間料金の50%  
 2008年7月26日以降 全額

出展対象

〈材料・基板〉 ●半導体ウェハー ●誘電体・磁性体の材料・基板 ●積層基板 ●電波吸収体 等

〈半導体素子・部品〉 ●シリコントランジスタ ●化合物トランジスタ ●WBGデバイス ●MMIC・通信用LSI ●ガンダイオード ●光半導体素子 ●SAWデバイス ●RF-MEMS ●各種チップ受動部品 ●同軸ケーブル ●コネクタ ●セラミックパッケージ ●マイクロ波管 ●VCO/DRO ●E/O-O/Eコンバータ ●ミキサ ●スイッチ ●フィルタ・共振器 ●デバイダ・カプラ ●導波管コンポーネント ●減衰器 ●終端器 ●フェライト部品 等

〈通信装置・コンポーネント〉 ●WiMAX ●UWB ●無線LAN ●RFID ●Bluetooth ●VSAT ●ITS ●衛星放送用LNB ●携帯電話・PHS端末及び移動体衛星通信ターミナル ●無線通信・放送用マイクロ波装置 ●基地局用増幅器・アンテナ ●LMDS用ODU ●ミリ波レーダ ●各種通信用増幅器モジュール・高周波モジュール 等

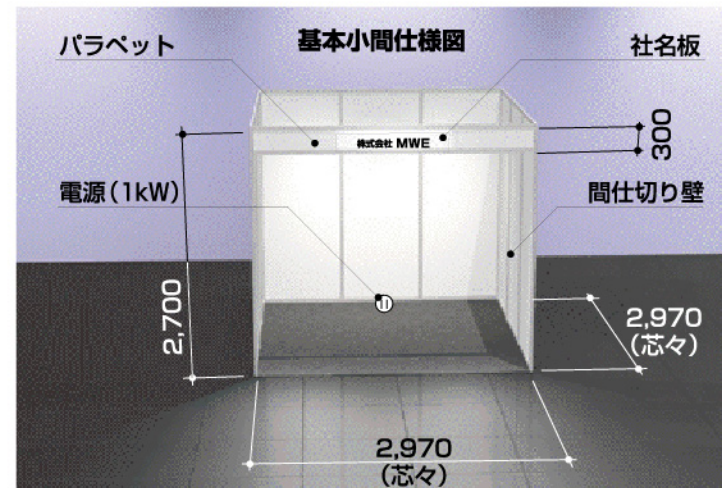
〈測定装置・ソフトウェア〉 ●ネットワークアナライザ ●スペクトラムアナライザ ●デジタル変調信号発生器 ●オシロスコープ ●無線機テスタ ●パワーメータ ●各種自動測定システム ●各種テストフィクスチャ ●バイアスティー及びプローブ・プロービングシステム ●アンテナ評価装置 ●電波暗室・シールドルーム ●EMC評価装置 ●CAD・シミュレータ用各種ソフトウェア ●プリント基板加工システム ●各種実装装置 等

さらに上記項目に関連した書籍・雑誌等の出版物

来場者数

3日間の会期を通して、約7,000名の高周波・マイクロ波関係の研究者・技術者および営業担当者の方々の来場を予定しています。

出展料金に含まれる基礎工事内容



- 間口 2,970(芯々) ●電源 1kW(1小間につき)
- 高さ 2,700 ※小間が通路に面する(角小間)の場合、通路側に間仕切り壁面はありません。
- 奥行き 2,970(芯々) ※床面カーペットは含まれません。
- 社名板 1社につき1枚 ※照明器具は含まれません。

出展申込

展示会場は、1小間(9m<sup>2</sup>)を1単位として、この整数倍の複数申込みができます。添付の「出展申込書」に必要事項をご記入のうえ、事務局までお申込み下さい。

申込締切日

**申込締切日は2008年7月10日(金)**といたします。  
 ただし、申込締切日以前であっても、出展申込が予定数に達したときは、締切日の繰上げをすることがあります。その場合、予告または通知をいたしませんので、あらかじめご了承願います。

出展社説明会

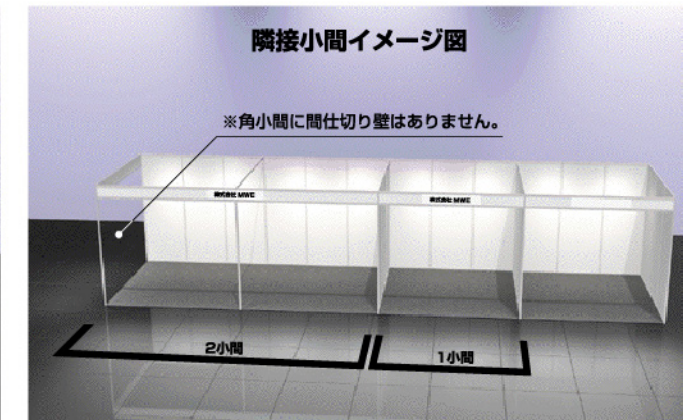
展示規則および運営要項ならびに会場内での留意事項についての説明会を展示会開催前(8月下旬)に行います。詳細はお申込みをいただいた後、追ってご連絡いたします。

小間割り

お申込みに基づく小間割りは、全体のバランスを考慮して主催者側にて決定させていただきますので、ご了承願います。決定した小間割りは、9月10日頃にご通知させていただきます。

特設展示

幅広い来場者を獲得するため、展示会場内に特別展示コーナー、大学展示コーナー等を併設する予定です。



事務局では<オクタノルム システム ユニット>部材で各小間を仕切ります。



### 出展企業セミナー

ご出展各社が主体となり、新技術や新製品の発表・説明が無料でできる出展企業セミナーを開催いたします。

出展申込みとともに、添付の「出展企業セミナー」申込書をご記入の上、事務局へお申し込み下さい(1社につき1セミナー、45分)。

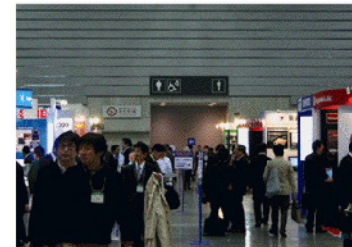
なお、申込み多数の場合には、先着順にて締め切らせていただきます。また、プログラム確定後、セミナーを取り止めることはできませんのでご注意ください。

### ワークショップ・基礎講座

隣接のアネックスホールにてマイクロ波関連技術のワークショップと基礎講座を同時開催いたします。

### 広報・サービス

- 1) 展示会開催の広報活動として、主催者側において、電子情報通信学会誌、日経エレクトロニクス、トランジスタ技術等への媒体広告、ポスターの作成および出展社のご協力も得て、高周波・マイクロ波関係の研究者・技術者へのダイレクトメールによる案内を予定しております。なお、ダイレクトメール用の展示会案内状と封筒のセットならびに出展社・作業員パッチは希望枚数を無料で配布いたします。
- 2) 展示会開催前に主催者側にて約500の媒体に対して、プレスリリースを行い、展示会開催のPRを要請いたします。
- 3) 展示会来場者に対する、出展社および出展商品説明等のためのガイドブックを作成いたします。2008年9月8日までに原稿の提出をお願いする予定です。詳細については、別途ご案内いたします。
- 4) 主催者ホームページ上での出展社の紹介ならびにE-mailによるメールマガジンの配信を行います。
- 5) 会場内に休憩コーナーおよび商談コーナーを設け、出展社ならびに来場者の便宜を図ります。また、各出展社へのソフトドリンク無料サービス券の発行も予定しております。
- 6) 基礎工事以外の小間の装飾および備品の手配ならびに電気工事に関しては、出展社のご負担となりますが、主催者側にて指定業者紹介のサービスも行います。
- 7) 会期中パシフィコ横浜周辺の各種レストラン等にて使用できる飲食券の発行の手配をいたします。
- 8) 2008年11月26日(水)に出展者懇親会、11月27日(木)に出展社レセプションの開催を予定しております。



(五十音順)

## 「マイクロウェーブ展2007 出展社一覧」

- |                    |                        |                            |
|--------------------|------------------------|----------------------------|
| アイ電子(株)            | ケースレーインズツルメンツ(株)       | (株)テクノプローブ                 |
| アジレント・テクノロジー(株)    | コアックス(株)               | (株)デバイス                    |
| (株)アロウエーブ          | (株)構造計画研究所             | 電気通信大学                     |
| アマックス              | (株)光電製作所               | 東光通商(株)                    |
| (株)アムテックス          | コーンス ドッドウェル(株)         | 東光電子(株)                    |
| (株)アール・アンド・ケー      | 小峰無線電機(株)              | (株)東芝                      |
| アルモテック(株)          | (株)コムクラフト              | 東洋精密工業(株)                  |
| アンソフト・ジャパン(株)      | (株)コムテックス              | (株)東陽テクニカ                  |
| アンリツ(株)            | サイバネットシステム(株)          | 東洋メテック(株)                  |
| E&Cエンジニアリング(株)     | (株)サンケン                | (株)トキメック                   |
| 伊藤忠テクノソリューションズ(株)  | ジー・ティー・エレクトロニクス(有)     | (株)ナカアンドカンパニー              |
| イナートロンエレクトロニクス(株)  | (株)システック リサーチ インク      | 中尾貿易(株)                    |
| (株)Wave Technology | 島田理化学工業(株)             | 長瀬産業(株)                    |
| 宇部興産(株)            | (株)澗工社                 | 日本イーティーエス・リンドグレン(株)        |
| AIAA衛星通信フォーラム      | (株)昌新                  | 日本LPKF(株)                  |
| (株)エーイーディー         | 伸光写真サービス(株)            | 日本ケイデンス・デザイン・システムズ(株)      |
| (株)AMT             | 新日本無線(株)               | 日本高周波(株)                   |
| (株)エー・ティー・アイ       | ズース・マイクロテック(株)         | 日本テクトロニクス(株)               |
| (株)エーティーエヌジャパン     | スタック電子(株)              | 日本電業工作(株)                  |
| NECエレクトロニクス(株)     | (株)精工技研                | 日本電産コバル電子(株)               |
| NECエンジニアリング(株)     | (株)セントテクノロジ            | 日本電波工業(株)                  |
| NECマイクロ波管(株)       | セキテクトロン(株)             | 日本ナショナルインスツルメンツ(株)         |
| エヌビエス(株)           | 綜合電子(株)                | 日本ラディアル(株)                 |
| エム・アールエフ(株)        | 双信電機(株)                | 日本特殊陶業(株)                  |
| (株)エム・イー・エル        | 相愛電子化学(株)              | 日本ビラー工業(株)                 |
| (株)MKTタイセー         | (有)ソネット技研              | (株)ニューメタルスエンドケミカルスコーポレーション |
| MPDevice Co., Ltd. | 大同特殊鋼(株)               | (株)ネットウエル                  |
| (株)オリエントマイクロウェーブ   | ダイトエレクトロン(株)           | (株)インコム                    |
| カスケード・マイクロテック(株)   | タキテック(株)               | (株)ハイ・テクノロジー               |
| 関西電子工業(株)          | ダブリュー・エル・ゴア・アンド・アソシエイツ | ビーティーエム(株)                 |
| (株)関東電子応用開発        | (株)多摩川電子               | (株)PVJ                     |
| キーコム(株)            | (株)多摩デバイス              | 平井精密工業(株)                  |
| 菊水電子工業(株)          | 中央電子(株)                | ファラッド(株)                   |
| (株)キャンドックスシステムズ    | (株)ティアテック              | 富士通(株)                     |
| (株)キャンバスクリエイト      | TDK(株)                 | (株)フジ電科                    |
| 極東貿易(株)            | (株)ティエスエスジャパン          | 扶桑商事(株)                    |
| クロニクス(株)           | (株)ティエステクノロジー          | ベガ テクノロジー(株)               |
| KCC日本支店            | テックダイヤ(株)              | 本多通信工業(株)                  |

## 2007年度 実績一覧

- マイクロウェーブ ファクトリー(株)  
 (株)マウビック  
 ミクロ電子(株)  
 ミッツ(株)  
 三菱電機(株)  
 緑屋電気(株)  
 (有)ミニサーキットヨコハマ  
 宮崎電線工業(株)  
 (株)村田製作所  
 (株)メック  
 (株)山田洋行  
 ユウエツ精機(株)  
 コーディナデバイス(株)  
 (株)ヨコオ・ディ・エス  
 横河電機(株)  
 横浜電子精工(株)  
 (株)理経  
 (株)リケン環境システム  
 理研電具製造(株)  
 リチャードソンエレクトロニクス(株)  
 林栄精器(株)  
 コーデ・シュワルツ・ジャパン(株)  
 (株)ワカ製作所  
 和功通信工業(株)

- 【出版コーナー】  
 (株)インコム  
 E2パブリッシング(株)  
 ミマツコーポレーション  
 リード・ビジネス・インフォメーション(株)  
 (社)電子情報通信学会

## 「マイクロウェーブ展2007 商社取扱い出展社一覧」

## 2007年度 実績一覧

- |   |   |   |
|---|---|---|
| ADLIGHTTEC<br>ADVANCED CONTROL COMPONENTS INC.<br>ADVANCED ELECTRONICS TECHNOLOGY ASSOCIATES, INC.<br>ADVANCED MICROWAVE, INC.<br>ADVANCED SEMICONDUCTOR BUSINESS INC.<br>ADVANCED SEMICONDUCTOR, INC.<br>ADVANCED TECHNICAL MATERIALS, INC.<br>ADVANTECH-ADVANCED MICROWAVE TECHNOLOGIES INC.<br>ADVENT COMMUNICATIONS LTD.<br>AEROCOMM CO., LTD.<br>AEROFLEX / INMET<br>AEROFLEX / KI-RESISTOR PRODUCTS<br>AEROFLEX METELICS CORP.<br>AEROFLEX / WEINSCHEL<br>AEROTECH CO., LTD.<br>AEROTEK CO., LTD.<br>AFT MICROWAVE GMBH<br>AKON, INC.<br>ALAN INDUSTRIES, INC.<br>ALC MICROWAVE INC.(ENDWAVE)<br>ALDETEC, INC.<br>ALTRONIC RESEARCH, INC.<br>AMCOM COMMUNICATIONS, INC.<br>AMERICAN TECHNICAL CERAMICS CORP.<br>AML COMMUNICATIONS INC.<br>AMPLICAL CORP.<br>AMPLITECH INC.<br>ANADIGIS INC.<br>ANADYNE, INC.<br>ANAREN MICROWAVE, INC.<br>APOLLO MICROWAVES LTD.<br>APPLIED ENGINEERING PRODUCTS<br>APPLIED SYSTEMS ENGINEERING, INC.<br>ARLON, INC. MATERIALS FOR ELECTRONICS DIVISION<br>ARRA, INC.<br>ARRIS CSM<br>ARTECH HOUSE PUBLISHERS<br>ASCOR, INC.<br>ATLANTIC MICROWAVE CORP.<br>ATLANTIC MICROWAVE LTD.<br>AURIGA MEASUREMENT SYSTEMS, LLC<br>AVAGO TECHNOLOGIES LTD.<br>AZMUTH SYSTEMS, INC.<br>B&Z TECHNOLOGIES<br>BASCOCK, INC.<br>BARNARD MICROSYSTEMS LTD.<br>BLUEGIGA TECHNOLOGIES OY<br>BOARDTEK ELECTRONICS CORP.<br>BOWEI INTEGRATED CIRCUITS CO., LTD.<br>BROADWAVE TECHNOLOGIES, INC.<br>BSC FILTERS LTD.<br>CALIFORNIA TUBE LABORATORY, INC.<br>CAP WIRELESS, INC.<br>CENTELLAX INC.<br>CERAGON NETWORK LTD.<br>CERNEX, INC.<br>CHANNEL MICROWAVE CORP.<br>CHARTER ENGINEERING, INC.<br>CHIPIDEA<br>CHIPNIX INC.<br>CIAO WIRELESS, INC.<br>CITEL ELECTRONICS CO., LTD.<br>COGNIO, INC.<br>COLBY INSTRUMENTS, INC.<br>COM DEV LTD.<br>COMNAV ENGINEERING, INC.<br>COMOTECH CORP.<br>COMPEX CORP.<br>COMTECH PIST CORP.<br>CONTINENTAL MICROWAVE & TOOL COMPANY, INC.<br>COOPER BUSSMANN<br>CORNING GILBERT INC.<br>CREE, INC.<br>CST GMBH<br>C-TECH CO., LTD.<br>CTT INC.<br>CUMING CORP.<br>CUSTOM MICROWAVE COMPONENTS, INC.<br>CUSTOM MICROWAVE, INC.<br>DAICO INDUSTRIES, INC.<br>DB CONTROL<br>DELTA ELECTRONICS, INC.<br>DIAMOND ANTENNA & MICROWAVE CORP.<br>DIELECTRIC LABORATORIES INC.<br>DITOM MICROWAVE, INC.<br>DORADO INTERNATIONAL CORP.<br>DOW KEY MICROWAVE CORP.<br>DUCCOMMUN TECHNOLOGIES, INC.(DMT)<br>DYNAMICWAVE TELECOM, INC.<br>DYNAWAVE INC.<br>E2V TECHNOLOGIES<br>ECLIPSE MICROWAVE, INC.<br>EDO RECONNAISSANCE AND SURVEILLANCE SYSTEMS<br>EKSPLO<br>ELVA-1 LTD.<br>EMERSON & CUMING MICROWAVE PRODUCTS, INC.<br>EMPOWER RF SYSTEMS, INC.<br>EM RESEARCH, INC.<br>EM SOFTWARE & SYSTEMS<br>ENDWAVE CORP.<br>ENSIGN POWER SYSTEMS, INC.<br>ENVIRONMENTAL AB<br>ERICKSON INSTRUMENTS LCC<br>ET INDUSTRIES, INC.<br>EUROPEAN ANTENNAS LTD.<br>EUVIS INC.<br>EXCELIS SEMICONDUCTOR, INC.<br>EZ FORM CABLE CORP.<br>FARRAN TECHNOLOGY, LTD.(A SMITHS DETECTION COMPANY)<br>FASTRAX LTD.<br>FILTRONIC COMPOUND SEMICONDUCTORS<br>FILTRONIC PLC<br>FILTRONIC SIGNAL SOLUTIONS INC. SAGE LABS INC. SUBSIDIARY<br>FLEXCO MICROWAVE INC.<br>FLORIDA RF LABS<br>FOCUS MICROWAVES, INC.<br>FRACTUS S.A.<br>FRESSCALE SEMICONDUCTOR JAPAN LTD.<br>FREQUENCY ELECTRONICS, INC.<br>GENESIS MICROWAVE INC.<br>GIGALANE CO., LTD.<br>GIGA-TECH, INC.<br>GLOBAL COMMUNICATION SEMICONDUCTORS, INC.<br>G.T. MICROWAVE, INC.<br>HEATWAVE LABS, INC. | HEI, INC.<br>HERLEY-CTI<br>HERLEY INDUSTRIES, INC.<br>HEROTEX, INC.<br>HITTITE MICROWAVE CORP.<br>HNL, INC.<br>HUBER+SUHNER AG<br>IDT/MICRO NETWORKS CORP.<br>IEEE-PRESS<br>IF ENGINEERING CORP.<br>INPH CORP.<br>INTEGRA TECHNOLOGIES, INC.<br>INTELLIGENT EPITAXY TECHNOLOGY, INC.<br>INTER-CONTINENTAL MICROWAVE, C.E.PRECISION ASSEMBLIES, INC.<br>IQE PLC<br>IRONCAD LLC.<br>IW (INSULATED WIRE, INC.)<br>JFW INDUSTRIES, INC.<br>J MICRO TECHNOLOGY, INC.<br>JOHNSON COMPONENTS, INC.<br>JOHN WILEY & SONS, LTD.<br>K & L MICROWAVE, INC.<br>KEVLIN CORP.<br>KMIC TECHNOLOGY, INC.<br>KRYTAR<br>L-3 COMMUNICATIONS, ELECTRON DEVICES<br>L-3 COMMUNICATIONS, NARDA MICROWAVE-EAST<br>L-3 COMMUNICATIONS, NARDA MICROWAVE-WEST<br>LABTECH LTD.<br>LNK MICROTEK LTD.<br>LNK TECHNOLOGIES, INC.<br>LOGUS MICROWAVE CORP.<br>LORCH MICROWAVE<br>LPKF LASER & ELECTRONICS AG<br>LUCIX CORP.<br>LUNEBERG TECHNOLOGIES<br>LUNTECH<br>MARKI MICROWAVE<br>MARS ANTENNAS & RF SYSTEMS LTD.<br>MATRIX SYSTEMS CORP.<br>MAURY MICROWAVE CORP.<br>MCL(MICROWAVE COMMUNICATIONS LABORATORIE INC.)<br>MCL, INC.<br>MEGA INDUSTRIES<br>MEGAPHASE LLC<br>MERET OPTICAL COMMUNICATIONS(OSICOM TECHNOLOGIES, INC.)<br>MERRIMAC INDUSTRIES, INC.<br>MESL LTD.<br>MICRO-COAX INC.<br>MICRO CRYSTAL<br>MICROKIM LTD.<br>MICROLABS<br>MICRO LAMBDA WIRELESS, INC.<br>MICRO METALSMITHS, LTD.<br>MICRONETICS, INC.<br>MICROSEMI CORP.<br>MICROSEMI POWER PRODUCTS GROUP(PPG)<br>MICROSOURCE, INC.<br>MICROTECH INC.<br>MICROTRONICS, INC.<br>MICROWAVE AMPLIFIERS LTD.<br>MICROWAVE CIRCUITS, INC.<br>MICROWAVE COMMUNICATIONS LABORATORIES, INC.(MCL)<br>MICROWAVE DEVELOPMENT LABORATORIES, INC.<br>MICROWAVE DEVICE TECHNOLOGY CORP.<br>MICROWAVE DYNAMICS<br>MICROWAVE ENGINEERING CORP.<br>MICROWAVE SOLUTIONS, INC.<br>MICROWAVE TECHNOLOGY CORP.<br>MICROWAVE TECHNOLOGY, INC.<br>MIDWEST MICROWAVE INTERNATIONAL LTD.<br>MILLIMETER WAVE PRODUCTS, INC.<br>MILLIREN TECHNOLOGIES, INC.<br>MILLITECH CORP.<br>MMIX BROADBAND, INC.<br>MINI-CIRCUITS CORP.<br>MINI-CIRCUITS<br>MINI-CIRCUITS LABORATORY, INC.<br>MINI-SYSTEMS, INC.<br>MI TECHNOLOGIES, LLC<br>MITEQ, INC.<br>MODCO, INC.<br>MODELITHICS INC.<br>MOTOROLA, INC.<br>MPD DEVICE CO., LTD.<br>M-PULSE MICROWAVE INC.<br>MTRONPTI<br>MUEGGE ELECTRONIC GMBH<br>NARDA SAFETY TEST SOLUTIONS GMBH<br>NEARFIELD SYSTEMS, INC.<br>NEXTEC MICROWAVE & RF INC.<br>NICOMATIC<br>NITRONEX CORP.<br>NOISE COIL, INC.<br>NORDEN MILLIMETER, INC.<br>NORTHROP GRUMMAN SPACE TECHNOLOGY VELOCIMU PRODUCTS<br>NURAD TECHNOLOGIES, INC.<br>OLESON MICROWAVE LABS.<br>OMNIVIG, INC.<br>ORBIT/FR ENGINEERING LTD.<br>ORTEL A DIVISION OF EMCORE<br>OSULLOQUITZ SA<br>PACIFIC MONOLITHICS, INC.<br>PASCALL ELECTRONICS, LTD.<br>PASTERNAK ENTERPRISES, INC.<br>PAYTON PLANAR MAGNETICS LTD.<br>PENDULM INSTRUMENTS<br>PENN ENGINEERING COMPONENTS<br>PEREGRINE SEMICONDUCTOR, INC.<br>PHASE MATRIX, INC.<br>PHASE ONE MICROWAVE, INC.<br>PICONICS, INC.<br>PIKOR ELECTRONICS CO., LTD.<br>PLANAR ELECTRONICS TECHNOLOGY, INC.<br>POLE ZERO CORP.<br>POLYFET RF DEVICES<br>POLYPHASER CORP.<br>POYNTING ANTENNAS(PTY)LTD.<br>PRESIDIO COMPONENTS, INC.<br>PREWELL CO., LTD.<br>PULSAR MICROWAVE CORP.<br>QPAR ANGUS LTD.<br>QUINSTAR TECHNOLOGY, INC.<br>QWED SP. Z O.O. | R&D MICROWAVES, INC.<br>RADAR TECHNOLOGY, INC.<br>RADIOMETER PHYSICS GMBH<br>RADITEK<br>REACTEL, INC.<br>RELCOMM TECHNOLOGIES, INC.<br>RESOTECH, INC.<br>RF COAX INC.<br>RFHIC CO.<br>R.F. HITEC, INC.<br>RFIC SOLUTIONS, INC.<br>RFIC TECHNOLOGY CORP.<br>RF-LAMBDA INC.<br>RF TECHNOLOGIES, LLC.<br>RH LABORATORIES, INC.<br>RLC ELECTRONICS, INC.<br>ROGERS CORP. ADVANCED CIRCUIT MATERIALS DIVISION<br>ROSENBERGER<br>RS MICROWAVE COMPANY, INC.<br>SAGE SYSTEMS, INC.<br>SANDVIK OSPREY LTD.<br>SANGSHIN ELECOM CO., LTD.<br>SCHLEIFRING UND APPARATEBAU GMBH<br>SCIENTIFIC MICROWAVE CORP.<br>SDP COMPONENTS INC.<br>SEASOLVE SOFTWARE INC.<br>SECTOR MICROWAVE INDUSTRIES, INC.<br>SEMELAB PLO<br>SEMIFLEX, INC.<br>SEMIKRON INTERNATIONAL GMBH<br>SIERRA MICROWAVE TECHNOLOGY<br>SIMLAB SOFTWARE GMBH<br>SIRENZA MICRODEVICES, INC.<br>SIRIT INC.<br>SIVERS IMA, AB<br>SIVERS LAB, AB<br>SKYCROSS, INC.<br>SKYWORKS SOLUTIONS, INC.<br>SM ELECTRONICS<br>SONNET SOFTWARE, INC.<br>SONOMA INSTRUMENT<br>SONOMA SCIENTIFIC, INC.<br>SOPHIA WIRELESS, INC.<br>SOUTHWEST MICROWAVE, INC.<br>SPACEK LABS, INC.<br>SPECTRA-MAT, INC.<br>SPECTRUM CONTROL, INC.<br>SPECTRUM ELEKTROTECHNIK GMBH<br>SPECTRUM MICROWAVE, INC.<br>SPIRENT COMMUNICATIONS(SW) LTD.<br>SSI CABLE CORP.<br>STANFORD RESEARCH SYSTEMS, INC.<br>STANGENES INDUSTRIES, INC.<br>STATE OF THE ART, INC.<br>STC MICROWAVE SYSTEMS, ARIZONA(BSIGNAL TECHNOLOGY CORP. ARIZONA)<br>STC MICROWAVE SYSTEMS, OLEKTRON(BSIGNAL TECHNOLOGY CORP. OLEKTRON)<br>STEALTH MICROWAVE, INC.<br>STORM PRODUCTS CO.<br>STRATEGE CORP.<br>SUMMITEK INSTRUMENTS, INC.<br>SUNNY ELECTRONICS<br>SV MICROWAVE INC.<br>SYFER TECHNOLOGY, LTD.<br>SYNERGY MICROWAVE CORP.<br>TACONIC CO., LTD.<br>TECHFILM SERVICES INC.<br>TECHTROL CYCLONETICS, INC.<br>TECOM INDUSTRIES, INC.<br>TEGAM INC.<br>TELEDYNE COUGAR (COUGAR COMPONENTS)<br>TELEDYNE MICROWAVE, INC.<br>TENSOLITE<br>TERABEAM/HXI<br>TERABEAM/HXI - A DIVISION OF TERABEAM, INC.<br>TERAVIETA TECHNOLOGIES, INC.<br>TESCOM CO., LTD.<br>THE FERRITE COMPANY, INC.<br>THE FERRITE COMPONENTS, INC.<br>THE MCGRAW-HILL CO.<br>THE PHOENIX COMPANY OF CHICAGO, INC.<br>THE WAVEGUIDE SOLUTION LTD.<br>TIMES MICROWAVE SYSTEMS<br>TLC PRECISION WAFER TECHNOLOGY, INC.<br>TMD TECHNOLOGIES LTD.<br>TRAK MICROWAVE CORP.<br>TRANSCOM, INC.<br>TRANS-TECH, INC.<br>TRULITHIC, INC.<br>TROICOM, INC.<br>TRONSER INC.<br>T-TECH, INC.<br>TYCO ELECTRONICS AMP<br>TYCO ELECTRONICS-M/A-COM.<br>ULTIMETRIX, INC.<br>UMC(UNIVERSAL MICROWAVE CORP.)<br>UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS S.A.S.<br>UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY, INC.<br>UNIVERSAL SWITCHING CORP.<br>VECTOR FIELDS LTD.<br>VECTOR TELECOM PTY LTD.<br>VECTRON INTERNATIONAL<br>VERTEX MICROWAVE PRODUCTS, INC.<br>VIDA PRODUCTS, INC.<br>VIRGINIA DIODES, INC.<br>WENSCHEL ASSOCIATES<br>WENZEL ASSOCIATES, INC.<br>WERLATIONE, INC.<br>WEST-BOND INC.<br>WIDE BAND SYSTEMS, INC.<br>WILLTEK COMMUNICATIONS GMBH<br>WINCHESTER ELECTRONICS CORP.<br>WISEWAVE TECHNOLOGIES, INC.<br>WJ COMMUNICATIONS<br>XICOM TECHNOLOGY, INC.<br>Z-COMMUNICATIONS, INC.<br>ZELAND SOFTWARE, INC.<br>アイ電子(株)<br>(株)テラパワー<br>(有)清田製作所<br>東京特殊電線(株)<br>名東電産(株) |
|---|---|---|



(五十音順)

## 「マイクロウェーブ展2007 来場登録者数上位500団体一覧」

## 2007年度 実績一覧

(株)IH アイコム(株) アイテック(株) アイ電子(株) (株)アイン 青山学院大学 旭化成エレクトロニクス(株) 旭硝子(株) 戸立電気(株) アジレント・テクノロジー(株) アジレント・テクノロジー・インターナショナル(株) (株)アドニス (株)アドバンテスト (株)アドバンテストカスタマサポート (株)アドバンテスト研究所 アベックステクノロジージャパン(株) (株)アムシス (株)アルチザネットワークス アルパイン(株) (株)アルバック アルプス電気(株) アンソフト・ジャパン(株) アンテナ技研(株) アンテナ(株) アンフェールジャパン(株) (株)アンプレット アンリツ(株) アンリツエンジニアリング(株) ESCエンジニアリング(株) イーストウエストコンサルティング(株) (株)イイダ E2(ブリッシング(株) 池上通信機(株) 石川島運搬機械(株) イナートロンエレクトロニクス(株) イテック(株) インフィニオンテクノロジージャパン(株) (株)ウシル (株)ウィルコム ウインテスターエレクトロニクス (株)Wave Technology 上田日本無線(株) 宇宙航空研究開発機構 宇宙通信(株) 宇宙宮大学 宇宙興産(株) 宮電(株) (株)エイ工業 (株)エーオーアル SMK(株) (株)エディックシステムズ NECインフロンティア(株) NECエレクトロニクス(株) NECエンジニアリング(株) NECシステムテクノロジー(株) NEC SCHOTTコンポーネンツ(株) NEC東芝スペースシステム(株) NECケーシング(株) NECネットワーク・センサ(株) NECマイクロシステムズ(株) NECマイクロデバイス(株) NECワイヤレスネットワーク(株) (株)エヌエフ回路設計ブロック NTTアドバンステクノロジー(株) NTTエレクトロニクス(株) NTTコミュニケーションズ(株) (株)NTTドコモ エフエントコム(株) FDK(株) エムデン無線工業(株) エルメック(株) 大阪大学 大阪府立大学 (株)OCC (株)オーデオテクニカ オーム電機(株) 岡山県立大学 岡山大学 沖電気工業(株) (株)沖電気コミュニケーションシステムズ オムロン(株) (株)オリエントマイクロウェーブ オックス・レンテック(株) オリンパスメディカルシステムズ(株) 加賀電子(株) カシオ計算機(株) (株)加藤電気工業 神奈川県産業技術センター 神奈川県立大学 (株)神奈川県立ハイテクサービス (株)金沢村田製作所 川崎重工業(株) (株)川崎製作所 関西電力(株) 関西電子工業(株) 関西学院大学 キガテック(株) 菊水電子工業(株) 技術研究組合走行支援道路システム開発機構 岐阜大学 キヤノン(株)	(株)キャンバスクリエイト 九州大学 協栄産業(株) 京セラ(株) 京セラコミュニケーションシステム(株) 共栄電気(株) 共栄印刷(株) 京都工芸繊維大学 京都大学 協立電機(株) クアルコムジャパン(株) クオンタムリブレテクノロジー(株) (株)グッドウィル・エンジニアリング (株)国見メディアデバイス (株)クラブ グレイステクノロジ(株) 興工業高等専門学校 クロニクス技研(株) 群馬大学 慶応義塾大学 (株)KMW JAPAN ケースレーンシステムズ(株) KDDI(株) (株)KDDI研究所 (株)ケンウッド (株)小糸製作所 (株)太陽誘電(株) (株)弘栄 高エネルギー加速器研究機構 (株)構造計画研究所 (株)光電製作所 KOA(株) コーンズドットウェル(株) (株)国際電気通信基礎技術研究所 国土院大学 小島プレス工業(株) (株)五洋電子 (株)サーキットデザイン 埼玉工業大学 埼玉大学 サイバネットシステム(株) サクサ(株) サクサテクノ(株) 佐島電機(株) (株)サムスン 三英電気工業(株) (株)三技協 産業技術総合研究所 (株)三共製作所 (株)サンコーシャ 三省電機(株) サンデン(株) 三波工業(株) 三陽コンポーネンツ(株) 三洋電機(株) 三洋半導体(株) 東京ガス(株) 東京エレクトロニクス(株) 東京エレクトロニクス(株) (株)サンリック 東京工業大学 CQ出版(株) ジューコム(株) シールドルームエンジニアリング(株) ジェイ・アール・シー特機(株) (株)ジエドコ 資源調査用観測システム・宇宙環境利用 研究開発機構 島田理化学(株) (株)島津製作所 清水建設(株) シャープ(株) 首都大学東京 (株)澁江社 (株)昌新 情報通信研究機構 昭和電工(株) 職業能力開発総合大学校 新機能素子研究開発協会 新光商事(株) (株)伸光製作所 新日鐵化学(株) 新日本無線(株) 新日本電子(株) スカイワークス・ソリューションズ(株) 杉浦電機(株) 進工業(株) スタック電子(株) 住友オプト(株) 住友ハイプレシジョン(株) 住友大阪セメント(株) 住友金属鉱山(株) 住友商事(株) 住友電気工業(株) 住友電工ネットワーク(株) 星和電機(株) (株)セントテクノロジー (株)セイイントテクノロジー SEWON TELETECH, INC. セキエクトロン(株) セイコーエプソン(株) セコム(株) セントラル硝子(株) 全日空商事(株) 創価大学 綜合電子(株)	双信電機(株) 総務省 相模電子化学(株) (株)ソキア ソニー(株) ソニーエムシーエス(株) ソニーエレクトロニクス・モバイルコミュニケーションズ(株) ソニーエンジニアリング(株) ソニーケミカル&インフォメーションデバイス(株) (株)ソニー・コンピュータエンタテインメント ソニーセミコンダクタ九州(株) ソフトバンクテレコム(株) ソルブ(株) ソレキア(株) ダイキン工業(株) 大宏電機(株) 大成建設(株) (株)タイセイ 大同特殊鋼(株) ダイエレクトロニクス(株) 大日本印刷(株) 大日本スクリーン製造(株) KDDI(株) 大野電機(株) (株)ケンウッド 太陽誘電(株) (株)小糸製作所 太陽誘電(株) 多治見無線電機(株) (株)立花エレクトリック (株)多摩川電子 (株)チノー 千葉大学 中央電材(株) 東洋精密工業(株) 都築電機(株) TDK(株) 東京大学 (株)五洋電子 テクダイヤ(株) テクトロニクス(株) テクトロニクス(株) (株)デバイス (株)寺田電機製作所 テレコムエンジニアリングセンター (株)テレビ神奈川 (株)テレビ東京 電気興業(株) 電気通信大学 (株)デンソー (株)デンソーウェーブ 電波技術協会 電波新聞社 東亜電気工業(株) (株)東海理化 東機通商(株) 三陽コンポーネンツ(株) 東京エレクトロニクス(株) 東京エレクトロニクス(株) 東京エレクトロニクス(株) (株)パイオニア パイオニアソリューションズ(株) (株)ハイメック電子 パナソニックエレクトロニクスデバイス(株) パナソニックコミュニケーションズ(株) パナソニック四国エレクトロニクス(株) パナソニック半導体デバイス(株) パナソニックモバイルコミュニケーションズ(株) (株)パナソニックモバイル開発研究所 浜松ホトニクス(株) 原田工業(株) (株)VIL技研 東日本旅客鉄道(株) 日立化成工業(株) 日立キャピタル(株) 日立金属(株) (株)日立国際電気エンジニアリング (株)日立国際電気 (株)日立コミュニケーションテクノロジー 日立情報通信エンジニアリング(株) (株)日立製作所 日立電線(株) 兵庫県立大学 ヒロセ電機(株) 富士化学(株) (株)富士キメラ総研 (株)フジクラ 富士工業(株) 富士通(株) 富士通エレクトロニクス(株) (株)富士通研究所 富士通コンポーネンツ(株) (株)富士通システム統合研究所 (株)富士通ゼネラル 富士通(株) 富士通特機システム(株) 富士通ネットワークソリューションズ(株) 富士通マイクロソリューションズ(株) 富士通メディアデバイス(株) 富士通ワイヤレスシステムズ(株) (株)フジテレビジョン 富士フイルム(株) 物質・材料研究機構 船井電機(株) プラザー工業(株) フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン(株)	古河電気工業(株) 古野電気(株) ブロードワイヤレス(株) 米軍横田基地 米国防総省 防衛省 防衛大学校 法政大学 (株)放送衛星システム 放送大学学園 ホーチキ(株) 北陸電気工業(株) 北海道大学 ポリプラスチックス(株) ポリマテック(株) (株)ホンダエレクトロニクス (株)本田技術研究所 本多通信工業(株) マイクロテック(株) (株)マクニカ マスロエ工(株) 松下テクノレーディング(株) 松下電器産業(株) 松下電工(株) 丸文(株) (株)MARUWA 萬世電機(株) ミクロ電子(株) みずほ銀行 三井化学(株) 三井金属鉱業(株) 三井物産(株) ミツツバ(株) ミツツバ(株) (株)ミツツバ 三菱重工業(株) 三菱樹脂(株) 三菱製鋼(株) 三菱製紙(株) 三菱電機(株) 三菱電機エンジニアリング(株) 三菱電機特機システム(株) 三菱電機工業(株) (株)三菱東京UFJ銀行 三菱プレシジョン(株) 三菱マテリアル(株) 三菱三電機(株) 緑屋電気(株) ミハル通信(株) 宮城県産業技術総合センター 武蔵工業大学 (株)ムラタエレクトロニクス 村田機械(株) (株)村田製作所 明治大学 (株)モバイルテクノ (株)モリタテック 八木アンテナ(株) 矢崎総業(株) (株)ヤマザキ 山口大学 (株)山武 (株)ユーエスシー ユーティナデバイス(株) ユニデン(株) (株)ヨコオ 横河電機(株) 横河電子機器(株) 横河マニュファクチャリング(株) 横河レンタ・リース(株) 横浜銀行 横浜国立大学 横浜ゴム(株) 横浜市立大学 横浜電子精工(株) リーダー電子(株) リード・ビジネス・インフォメーション(株) 理化学研究所 陸上自衛隊通信学校 (株)理研 (株)リケン環境システム (株)リコー 利昌工業(株) りそな銀行 立信精機(株) 立命館大学 慶電商事(株) 慶電商事エレクトロニクス(株) 慶電エレクトロ(株) (株)リョーサン (株)ルネサステクノロジ ローデ・シュワルツ・ジャパン(株) ロム(株) (株)ワカ製作所 和功通信工業(株) 早稲田大学
---	---	--	--

## 2007年来場者アンケート結果

